1 518008

Rec'd POT/PTO 14 DEC 2004

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

06.06.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年 6月14日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-173650

[ST. 10/C]:

[JP2002-173650]

REC'D 2 5 JUL 2003

Octiv

PCT

出 願 人 Applicant(s):

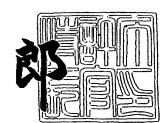
旭電化工業株式会社

# PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 7月 9日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 太田信一



【書類名】 特許願

【整理番号】 AA0220

【提出日】 平成14年 6月14日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 C08L 63/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式

会社内

【氏名】 斎藤 誠一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式

会社内

【氏名】 福田 芳弘

【発明者】

【住所又は居所】 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式

会社内

【氏名】 森 貴裕

【発明者】

【住所又は居所】 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式

会社内

【氏名】 高畑 義徳

【特許出願人】

【識別番号】 000000387

【氏名又は名称】 旭電化工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100076532

【弁理士】

【氏名又は名称】 羽鳥 修

【手数料の表示】

013398 【予納台帳番号】

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

9711274 【包括委任状番号】

【プルーフの要否】 要 【書類名】明細書

【発明の名称】 エポキシ樹脂組成物

【特許請求の範囲】

【請求項1】 エポキシ樹脂100重量部に、平均繊維径が0.25 μ m以下の ホウ酸アルミニウムウィスカー1~800重量部を配合したエポキシ樹脂組成物。

【請求項 2 】 上記ホウ酸アルミニウムウィスカーの平均繊維長が 0.01  $\sim 5~\mu$  m以下である請求項 1 記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項3】 上記ホウ酸アルミニウムウィスカーの平均繊維長/平均繊維径の上が(20~300)/1である請求項1又は2記載のエポキシ樹脂組成物

【請求項4】 上記エポキシ樹脂がゴム弾性を有する多価エポキシ化合物を 2~50重量%含有する請求項1記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項5】 上記エポキシ樹脂が下記一般式(I)で表されるエポキシ化合物を2~50重量%含有する請求項1記載のエポキシ樹脂組成物。

# . [11: 1]

(Xは炭素原子数1~4のアルキレン基又は炭素原子数2~8のアルキリデン基を表す。)

【請求項6】 エポキシ樹脂100重量部に、上記ホウ酸アルミニウムウィスカー200~600重量部を配合した請求項1記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項7】 硬化後のエポキシ樹脂が構造中にリン原子を有する請求項1 記載のエポキシ樹脂組成物。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、微細なホウ酸アルミニウムウィスカーを配合したエポギシ樹脂組成

物に関し、より詳しくは、平均繊維径が0.25μm以下のホウ酸アルミニウムウィスカーを配合することを特徴とする、熱膨張性が小さく、かつ、ホウ酸アルミニウムウィスカーによる樹脂物性の異方性が小さいエポキシ樹脂組成物に関し、このエポキシ樹脂組成物は、積層板用硬化性樹脂等に適したものである。

## [0002]

# 【従来の技術】

ホウ酸アルミニウムウィスカーは、熱膨張係数が小さく、エポキシ樹脂に優れた機械強度を付与することが知られている。例えば、特開平9-136372号公報、特開2000-239438号公報、特開2000-345103号公報等に、ホウ酸アルミニウムウィスカーをエポキシ樹脂組成物に用いることが提案されている。しかし、特開平2000-345103号公報に記載されているように、直径が0.3μm未満のホウ酸アルミニウムウィスカーは、樹脂への混合や塗工性において不利であり、0.3~3μm程度のホウ酸アルミニウムウィスカースカーが好ましいと考えられていた。

# [0003]

# 【発明が解決しようとする課題】

しかし、ホウ酸アルミニウムウィスカーは、多量に配合するとエポキシ樹脂組成物の粘度が高くなり平滑に塗工できなくなったり、得られるエポキシ樹脂組成物の硬化物が割れやすくなる等機械特性が損なわれるため、実用的にはエポキシ樹脂100重量部にホウ酸アルミニウムウィスカーを100重量部程度しか用いることができなかった。このため、多量に配合しても物性が優れたエポキシ樹脂組成物を提供することができるホウ酸アルミニウムウィスカーが望まれていた。

# [0004]

また、ホウ酸アルミニウムウィスカーを配合したエポキシ樹脂組成物は、基板に塗布すると、塗布した方向にホウ酸アルミニウムウィスカーが配向するため、 機械物性が塗布方向と塗布方向に垂直な方向とで異なり、そのため電子回路の基板には不都合であり、このような機械物性の異方性の改善が望まれていた。

# [0005]

従って、本発明の目的は、多量のホウ酸アルミニウムウィスカーが均一に分散

し、機械強度が優れ、かつ塗布方向による機械物性の異方性が抑制されたエポキシ樹脂組成物を提供することにある。

#### [0006]

### 【課題を解決するための手段】

本発明者等は、上記の現状に鑑み鋭意検討を重ねた結果、平均繊維径が0.25μm以下のホウ酸アルミニウムウィスカーを用いることで、エポキシ樹脂100重量部に、200重量部程度の多量のホウ酸アルミニウムウィスカーを配合しても均一に分散し、機械強度が優れ、かつガラス等の基板への塗布方向による機械物性のバラツキが小さいエポキシ樹脂組成物を提供できることを見出した。

#### [0007]

本発明は、上記知見に基づきなされたもので、エポキシ樹脂 100 重量部に、 平均繊維径が  $0.25 \mu$  m以下のホウ酸アルミニウムウィスカー  $1\sim800$  重量 部を配合したエポキシ樹脂組成物を提供するものである。

#### [0008]

### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。

#### [0009]

本発明に用いられるエポキシ樹脂は、多価エポキシ化合物であれば特に限定されるものではなく、例えば、芳香族エポキシ化合物、脂環族エポキシ化合物、脂肪族エポキシ化合物等が用いられる。

# [0010]

上記芳香族エポキシ化合物としては、例えば、ハイドロキノン、レゾルシノール、ビスフェノールA、ビスフェノールF、4,4'ージヒドロキシビフェニル、ノボラック、テトラプロモビスフェノールA等の多価フェノールのグリシジルエーテル化合物が挙げられる。

#### [0011]

上記脂環族エポキシ化合物としては、少なくとも1個以上の脂環族環を有する 多価アルコールのポリグリシジルエーテル又はシクロヘキセンやシクロペンテン 環含有化合物を酸化剤でエポキシ化することによって得られるシクロヘキセンオ キサイドやシクロペンテンオキサイド含有化合物が挙げられる。例えば、水素添加ビスフェノールAジグリシジルエーテル、3,4ーエポキシシクロヘキシルメチルー3,4ーエポキシシクロヘキシルカルボキシレート、3,4ーエポキシー1ーメチルシクロヘキシルー3,4ーエポキシー1ーメチルへキサンカルボキシレート、6ーメチルー3,4ーエポキシシクロヘキシメチルー6ーメチルー3,4ーエポキシシクロヘキサンカルボキシレート、3,4ーエポキシー3ーメチルシクロヘキサンカルボキシレート、3,4ーエポキシー3ーメチルシクロヘキサンカルボキシレート、3,4ーエポキシー5ーメチルシクロヘキサンカルボキシレート、3,4ーエポキシー5ーメチルシクロヘキサンカルボキシレート、ビス(3,4ーエポキシシクロヘキシルメチル)アジペート、メチレンビス(3,4ーエポキシシクロヘキサン)、2,2ービス(3,4ーエポキシシクロヘキサン)、2,2ービス(3,4ーエポキシシクロヘキサンカルボキシレート)、エポキシーキサンカルでス(3,4ーエポキシシクロヘキサンカルボキシレート)、エポキシーキサンドロフタル酸ジオクチル、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジー2ーエチルヘキシル等が挙げられる。

# [0012]

上記脂肪族エポキシ化合物としては、脂肪族多価アルコール又はそのアルキレンオキサイド付加物のポリグリシジルエーテル、脂肪族長鎖多塩基酸のポリグリシジルエステル、グリシジルアクリレート又はグリシジルメタクリレートのビニル重合により合成したホモポリマー、グリシジルアクリレート又はグリシジルメタクリレートとその他のビニルモノマーとのビニル重合により合成したコポリマー等が挙げられる。代表的な化合物としては、1,4ーブタンジオールジグリシジルエーテル、グリセリンのトリグリシジルエーテル、トリメチロールプロバンのトリグリシジルエーテル、ソルビトールのテトラグリシジルエーテル、ジペンタエリスリトールのヘキサグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールのジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールのジグリシジルエーテル、ポリプロテル、またプロピレングリコール、トリメチロールプロバン、グリセリン等の脂肪族多価アルコールに1種又は2種以上のアルキレンオキサイドを付加することにより得られるポリエーテルポリオールのポリグリシジルエーテル、脂肪族長鎖

二塩基酸のジグリシジルエステルが挙げられる。さらに、脂肪族高級アルコールのモノグリシジルエーテルやフェノール、クレゾール、ブチルフェノール、また、これらにアルキレンオキサイドを付加することによって得られるポリエーテルアルコールのモノグリシジルエーテル、高級脂肪酸のグリシジルエステル、エポキシ化大豆油、エポキシステアリン酸オクチル、エポキシステアリン酸ブチル、エポキシ化ポリブタジエン等が挙げられる。

## [0013]

本発明のエポキシ樹脂組成物においては、エポキシ樹脂として、これらの多価 エポキシ化合物の中から1種又は2種以上を選択して用いる。

## [0014]

上記多価エポキシ化合物のうち、エポキシ化ポリブタジエン等のゴム弾性を有する多価エポキシ化合物を用いると、得られるエポキシ樹脂組成物の硬化物に耐衝撃性を付与できるので好ましい。ゴム弾性を有する多価エポキシ化合物の配合量は、耐衝撃性を付与する上で、本発明のエポキシ樹脂組成物に用いられるエポキシ樹脂中において、好ましくは2~50重量%、さらに好ましくは2~30重量%、最も好ましくは5~20重量%である。

## [0015]

また、上記多価エポキシ化合物のうち、下記一般式(I)で表されるエポキシ 化合物を用いると、得られるエポキシ樹脂組成物の硬化物の耐水性及び軟化点が 優れるので好ましい。下記一般式(I)で表されるエポキシ化合物の配合量は、 本発明のエポキシ樹脂組成物に用いられるエポキシ樹脂中において、好ましくは 2~50重量%、さらに好ましくは3~40重量%、最も好ましくは10~30 重量%である。50重量%より多く用いると、得られるエポキシ樹脂組成物が硬 くなりすぎて脆くなりやすい。

#### [0016]

【化2】

(Xは炭素原子数1~4のアルキレン基又は炭素原子数2~8のアルキリデン基を表す。)

# [0017]

上記一般式(I)において、Xで表される炭素原子数1~4のアルキレン基としては、メチレン、エチレン、トリメチレン、テトラメチレン等が挙げられ、Xで表される炭素原子数2~8のアルキリデン基としては、エチリデン、プロピリデン、2,2-プロピリデン、ブチリデン等が挙げられる。

#### [0018]

本発明のエポキシ樹脂組成物には、上記エポキシ樹脂とともにエポキシ樹脂硬化剤を配合することが好ましい。該エポキシ樹脂硬化剤としては、潜在性硬化剤、酸無水物、ポリアミン化合物、ポリフェノール化合物及びカチオン系光開始剤等が挙げられる。

## [0019]

本発明のエポキシ樹脂組成物におけるこれらエポキシ樹脂硬化剤の配合量は、上記エポキシ樹脂のエポキシ当量及び該エポキシ樹脂硬化剤の反応基当量に応じて適宜選択されるものであるが、上記エポキシ樹脂100重量部に対して、好ましくは $1\sim400$ 重量部、さらに好ましくは $10\sim300$ 重量部、最も好ましくは $20\sim200$ 重量部である。

#### [0020]

上記潜在性硬化剤としては、ジシアンジアミド、ヒドラジド、イミダゾール化合物,アミンアダクト、スルホニウム塩、オニウム塩、ケチミン、酸無水物、三級アミン等が挙げられる。これら潜在性硬化剤は、一液型の硬化性組成物を与え、取り扱いが容易なので好ましい。

#### [0021]

上記酸無水物としては、例えば、フタル酸無水物、トリメリット酸無水物、ピ

7/

ロメリット酸無水物、テトラヒドロフタル酸無水物、 ヘキサヒドロフタル酸無水物、マレイン酸無水物、コハク酸無水物等が挙げられる。

# [0022]

上記ポリアミン化合物としては、例えば、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン等の脂肪族ポリアミン、メンセンジアミン、イソホロンジアミン、ビス(4-アミノ-3-メチルシクロヘキシル)メタン、ビス(7ミノメチル)シクロヘキサン、3, 9-ビス(3-アミノプロピル)2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ [5, 5] ウンデカン等の脂環族ポリアミン、m-キシレンジアミン等の芳香環を有する脂肪族アミン、m-フェニレンジアミン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホン、 $\alpha$ ,  $\alpha-$ ビス(4-アミノフェニル)- p-ジイソプロピルベンゼン等の芳香族ポリアミンが挙げられる。

#### [0023]

上記ポリフェノール化合物としては、例えば、フェノールノボラック、0ークレゾールノボラック、tーブチルフェノールノボラック、ジシクロペンタジエンクレゾール、テルペンジフェノール、テルペンジカテコール、1, 1, 3ートリス(3-第三ブチルー4-ヒドロキシー6-メチルフェニル)ブタン、ブチリデンビス(3-第三ブチルー4-ヒドロキシー6-メチルフェニル)等が挙げられる。これらの中でも、フェノールノボラックは、得られるエポキシ樹脂組成物の電気特性及び機械強度が積層板に適しているので好ましい。

# [0024]

上記光開始剤としては、例えば、ベンゾフェノン、フェニルビフェニルケトン、1-ヒドロキシー1-ベンゾイルシクロヘキサン、ベンジル、ベンジルジメチルケタール、1-ベンジルー1-ジメチルアミノー1-(4', -モルホリノベンゾイル)プロパン、2-モルホリルー2-(4', -メチルメルカプト)ベンゾイルプロパン、チオキサントン、1-クロルー4-プロポキシチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、ジエチルチオキサントン、エチルアントラキノン、4-ベンゾイルー4', -メチルジフェニルスルフィド、ベンゾインブチルエーテル、2-ヒドロキシー2-ベンゾイルプロパン、2-ヒドロキシー2-(4', -

イソプロピルベンゾイル)プロパン、4 ープチルベンゾイルトリクロロメタン、4 ーフェノキシベンゾイルジクロロメタン、ベンゾイル蟻酸メチル、1, 7 ーゼス (9, -r) リジニル)ヘプタン、9 ー n ーブチルー 3, 6 ーゼス (2, -r) ルホリノイソプチロイル)カルバゾール、1 ー 1 ー

#### [0025]

これらの光開始剤は、安息香酸系又は第三級アミン系等の公知の光重合促進剤の1種又は2種以上と組み合わせて用いても良い。上記光開始剤を用いる場合、該光開始剤の添加量は、本発明のエポキシ樹脂組成物中において0.1~30重量%が好ましい。0.1重量%未満では添加効果が得られないことがあり、30重量%より多いと硬化物の機械強度が低下することがある。

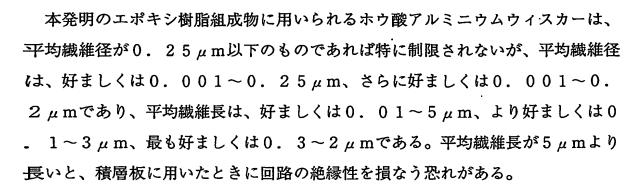
#### [0026]

上記光開始剤を用いる場合の重合に用いる光源としては、高圧水銀灯、メタルハライドランプ、キセノンランプ等の公知の光源を用いることができ、紫外線、電子線、X線、放射線、高周波等の活性エネルギー線の照射により、上記光開始剤からルイス酸を放出することで、上記エポキシ樹脂を硬化させる。これら光源としては、400nm以下の波長を有する光源が好ましい。

#### [0027]

本発明のエポキシ樹脂組成物においては、上記エポキシ樹脂 100 重量部に、平均繊維径が $0.25\mu$  m以下のホウ酸 アルミニウムウィスカーを $1\sim800$  重量部、好ましくは $200\sim600$  重量部、 さらに好ましくは $250\sim500$  重量 部配合する。

# [0028]



#### [0029]

また、ホウ酸アルミニウムウィスカーの平均繊維長/平均繊維径の比は、好ましくは(20~300)/1、より好ましくは(20~100)/1、最も好ましくは(20~50)/1である。平均繊維長/平均繊維径の比が、20/1より小さいと、ホウ酸アルミニウムウィスカーによるエポキシ樹脂組成物の強度向上効果が必ずしも充分ではなく、300/1より大きいと、混練中のホウ酸アルミニウムウィスカーの折れの問題や、得られるエポキシ樹脂組成物の強度のバランキの問題を避ける上で好ましくない。

## [0030]

本発明のエポキシ樹脂組成物には、さらに必要に応じて、硬化促進剤、エポキシ樹脂以外の樹脂、充填剤、難燃剤、難燃助剤、他の硬化性化合物、スクリーン EP刷性向上剤、溶剤、分散性改良剤等、エポキシ樹脂組成物に通常用いられる添力D剤を添加することができる。

#### [0031]

上記硬化促進剤としては、トリフェニルホスフィン、ジアザビシクロウンデセン、2,4,6ートリス(ジメチルアミノメチル)フェノール及び2ーエチルー4ーメチルイミダゾール、1ーベンジルー2ーメチルイミダゾール等のイミダゾール化合物等が挙げられる。これらの硬化促進剤は、単独で又は2種以上組み合わせて用いることができる。硬化促進剤は、エポキシ樹脂の硬化を促進するために十分な少量で用いることが好ましい。

#### [0032]

本発明のエポキシ樹脂組成物に用いられるエポキシ樹脂以外の樹脂としては、 ブタジエンゴム、ニトリルゴム、ブタジエンースチレンゴム、アクリロニトリル ープタジエンゴム、アクリロニトリループタジエンースチレンゴム、エチレンー プロピレンゴム等の弾性に優れた樹脂が、エポキシ樹脂組成物の耐衝撃性を改良 することができる等、機械強度の点で好ましい。

#### [0033]

本発明のエポキシ樹脂組成物には、充填剤として、ホウ酸アルミニウムウィスカー以外の無機充填剤を併用することが好ましい。エポキシ樹脂組成物に難燃性、耐熱性、耐湿性等の機能を付与することができる充填剤がより好ましく、該充填剤としては、タルク、シリカ、アルミナ、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム等が挙げられ、これらを単独で又は2種以上組み合わせて用いることができる。これらの中でも、シリカが電気特性に優れるので特に好ましい。本発明のエポキシ樹脂組成物において、これらの充填剤の配合量は、上記エポキシ樹脂100重量部に対して、好ましくは3~100重量部、より好ましくは5~50重量部、最も好ましくは10~30重量部である。

## [0034]

上記難燃剤としては、テトラブロモビスフェノールAやその誘導体等の反応型やデカブロモジフェニルエーテル等の添加型のハロゲン系難燃剤、トリフェニルホスフェート、フェノールーレゾルシノールーリン酸縮合物、2,6ージメチルフェノールーレゾルシノールーリン酸縮合物等添加型のリン系難燃剤、メラミンシアヌレートやリン酸メラミン等の窒素系難燃剤、水酸化アルミニウムや水酸化マグネシウム等の無機系難燃剤が挙げられる。本発明のエポキシ樹脂組成物において、これらの難燃剤は、上記エポキシ樹脂100重量部に対して、好ましくは3~50重量部、より好ましくは5~40重量部、最も好ましくは10~30重量部である。

# [0035]

これらの難燃剤の中でも、エポキシ樹脂との反応性を有するリン系難燃剤を用いて、硬化後のエポキシ樹脂が構造中にリン原子を有するようにすることが好ましく、特に下記一般式(II)で表される化合物が、高い難燃性を付与し、かつガラス転移温度の低下等のエポキシ樹脂の物性への悪影響が小さいので好ましい。

## [0036]

【化3】

 $(R_1, R_2, R_3$ 及び $R_4$ は各々独立に、水素原子、ヒドロキシ基又は炭素原子数 $1\sim 4$ のアルキル基を、 $R_5$ 及び $R_6$ は各々独立に水素原子又は炭素原子数 $1\sim 4$ のアルキル基を表す。)

# [0037]

上記一般式 (II) において、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 及び $R_6$ で表される炭素原子数 $1\sim 4$ のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、ブチル等が挙げられる。

### [0038]

上記難燃助剤としては、ポリテトラフルオロエチレンやシリコンポリマー等の ・ドリップ防止剤、三酸化アンチモン等が挙げられる。

#### [0039]

以上述べた本発明のエポキシ樹脂組成物は、これをプロピレングリコールモノメチルエーテル等の好適な有機溶媒で希釈してワニスとなし、これをガラス不織布、ガラス織布等の多孔質ガラス基材に塗布・含浸させ、加熱するという通常の方法によりプリプレグを製造することができる。また、このプリプレグを複数校重ね合わせ、その積層構造の片面又は両面に銅箔を重ね合わせた後、これを通常の条件で加熱・加圧することにより、ガラスエポキシ銅張積層板を得ることができる。このとき、銅箔を用いなければ、積層板が得られる。また、該銅張積層板(内層板)に回路を形成し、ついで銅箔をエッチング処理した後、内層板の少なくとも片面にプリプレグ及び銅箔を重ね合わせ、これを例えば170℃、40kg/cm²の圧力で90分間加熱・加圧するという通常の方法により、多層板を製造することができる。さらに、該銅張積層板もしくは該多層板にスルーホール

を形成し、スルーホールメッキを行った後、所定の回路を形成するという通常の方法により、プリント配線板を製造することができる。

[0040]

#### 【実施例】

実施例により本発明を具体的に説明する。ただし、本発明は以下の実施例によりなんら制約を受けるものではない。

[0041]

[実施例1~7及び比較例1~2]

表1及び表2記載のエポキシ樹脂組成物(実施例1~7及び比較例1~2)を十分に混合し、得られたエポキシ樹脂組成物それぞれの粘度を下記測定方法により測定した。また、得られたそれぞれのエポキシ樹脂組成物を、表面処理アルミニウム板上にナイフコーターを用いて乾燥後の膜厚が30μmになるように10cm×10cmに塗布し、80℃で5分間熱乾燥した後、さらに150℃で30分間ベーキングして硬化物を得た。得られた硬化物それぞれについて、難燃性、ガラス転移温度、ピール強度及び線膨張係数を下記測定方法に従って測定した。これらの測定結果を表1及び表2に示す。

[0042]

(測定方法)

- ・粘度:E-型粘度計を用い、25℃、0.5rpmで粘度を測定した。
- ・難燃性:UL-94に基づき測定した。
- ・ガラス転移温度(Tg):動的粘弾性法で測定した。
- ・ピール強度: JIS C6481に準じて測定した。
- ・線膨張係数:硬化物を塗布方向(以下X方向という)と平行に、幅2cm、長さ10cmの短冊状に切り出したサンプルと、塗布方向に垂直方向(以下Y方向という)に、幅2cm、長さ10cmの短冊状に切り出したサンプルについて、線膨張係数を各々測定し、X方向の線膨張係数/Y方向の線膨張係数の比(X/Y比)を求めた。

[0043]

尚、表1及び表2に記載した化合物(エポキシ1~5、硬化剤A~B、フィラ

-1~6、難燃剤a~b、溶媒及び硬化促進剤)は、各々以下の通りである。

[0044]

# 【化4】

エポキシ1:

エポキシ2:

$${\rm H_2C} \xrightarrow{\rm C} {\rm C} - {\rm C$$

エポキシ3:

エポキシ4:

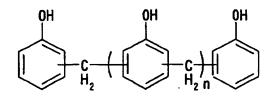
エポキシ5:

$$H_{1} \stackrel{Q_{1}}{=} \underbrace{-1 - \frac{1}{2} -$$

[0045]

# 【化5】

硬化剤A:PR-53194 (住友ベークライト株式会社製)



硬化剤B:ミレックスXLC-LL(三井化学株式会社製)

$$\begin{array}{c|c} OH & OH & OH \\ \hline \\ C & \\ H_2 & \\ \end{array}$$

[0046]

フィラー 1 : 平均繊維径 0 .  $15 \mu$  m、平均繊維長  $3 \mu$  m のホウ酸アルミニウムウィスカー

フィラー2:平均繊維径0.05μm、平均繊維長1.5μmのホウ酸アルミニウムウィスカー

フィラー3:平均繊維径0.002μm、平均繊維長0.5μmのホウ酸アル ミニウムウィスカー

フィラー4:平均繊維径 0.  $5~\mu$  m、平均繊維長  $1~0~\mu$  m のホウ酸アルミニウムウィスカー

フィラー5:水酸化アルミニウム

フィラー6:シリカ

[0047]

【化6】

難燃剤 a:

難燃剤 b:

[0048]

溶媒:エチレングリコールブチルエーテルアセテート

硬化促進剤:2-エチル-4-メチルイミダゾール

[0049]

# 【表1】

		実施例 1	実施例 2	実施例3	実施例 4	実施例 5
配合(重量部	エポキシ1	20	20	20	20	20
	エポキシ2			40		
	エポキシ3	· 70	40		70	70
	エポキシ4		30	30	•	
	エポキシ5	10	10	10	10	10
	硬化剤A	38.4	37.0	36.2	₁ 38.4	38.4
	硬化剤B	38.4	37.0	36.2	38.4	38.4
	フィラー1	39.2	38.6	38.8	97.9	391.8
	フィラー2			*		
	フィラー3					
部	フィラー4					
<b>-</b>	フィラー 5	14.7	14.5	14.4	14.7	14.7
1	フィラー6	9.8	9.6	9.7	9.8	9.8
	難燃剤 a	19.2	19.0		19.2	19.2
	難燃剤 b			21.6	•	
	溶媒	259.7	255.7	257.0	318.4	612.3
	硬化促進剤	4.5	4.4	3.8	4.5	4.5
	粘度 (cps)	700	850	950	1800	2500
l	Tg (℃)	175	190	180	177	180
測	ピール強度 (kg/cm)	1.2	1.1	1.2	1.0	1.0
定結果	線膨張係数					•
	X方向 (ppm)	50.0	45.0	47.0	20.0	10.0
	Y方向 (ppm)	54.0	50.0	51.0	22.0	11.0
	X/Y比	0.93	0.90	0.92	0.91	0.91
	難燃性	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0

[0050]



	·	実施例 6	実施例7	比較例1	比較例 2
	エポキシ1	20	20	20	20
配合(重	エポキシ2				
	エポキシ3	70	70	70	70
	エポキシ4				
	エポキシ5	10	10	10	. 10
	硬化剤A	38.4	38.4	38.4	38.4
	硬化剤B	38.4	38.4	38.4	38.4
	フィラー1				
	フィラー2	391.8			
重量部	フィラー3		587.7		
部	フィラー4			39.2	97.9
<b> </b> ~	フィラー5			14.7	14.7
1	フィラー6			9.8	9.8
	難燃剤a	19.2	19.2	19.2	19.2
	難燃剤 b				
İ	溶媒	612.3	808.2	259.7	318.4
	硬化促進剤	4.5	4.5	4.5	4.5
	粘度(cps)	1500	1000	5000	98000
ļ	Tg (℃)	175	185	175	177
測	ピール強度 (kg/cm)	1.0	1.0	0.6	0.4
定結果	線膨張係数	,			
	X方向 (ppm)	11.0	7.5	45.0	18.0
	Y方向 (ppm)	12.0	7.8	59.0	26.0
	X/Y比	0.92	0.96	0.76	0.69
	難燃性	N-0	V-0	V-0	V-0

# [0051]

# 【発明の効果】

本発明によれば、特定の平均繊維径を有するホウ酸アルミニウムウィスカーを 用いることで、線膨張が小さく、かつ、線膨張の異方性も抑制された、ガラス転 移温度が高く、ピール強度に優れる、積層板用硬化性樹脂に適したエポキシ樹脂 組成物を提供できる。 【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 多量のホウ酸アルミニウムウィスカーが均一に分散し、機械強度が優れ、かつ塗布方向による機械物性の異方性が抑制されたエポキシ樹脂組成物を提供すること。

【解決手段】 エポキシ樹脂 100 重量部に、平均繊維径が $0.25 \mu$  m以下のホウ酸アルミニウムウィスカー $1\sim800$  重量部を配合したエポキシ樹脂組成物

【選択図】 なし

# 特願2002-173650

# 出願人履歴情報

識別番号

[000000387]

1. 変更年月日

1990年 8月15日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都荒川区東尾久7丁目2番35号

氏 名

旭電化工業株式会社